

**[2025년 하계 연구연수생(청년인턴) 공개채용 모집분야(장애인 제한경쟁 채용)]**

- (자격요건) - 국내·외 대학(학부)의 3학년 이상 재학생(휴학생, '25년 8월 졸업예정자, 졸업유예자 포함) 중 전문분야에 대한 연구수행 또는 지원이 가능한 자
  - 「장애인고용촉진 및 직업재활법 시행령」제3조(장애인의 기준)에 따른 장애인으로 증빙자료 제출 가능한 자
  - \*「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 시행령」에 따른 상이등급 기준에 해당하는 자 포함

- (근무기간) 2025.7.1. ~ 2025.8.31.

- (모집분야) 동일한 부서에서 2개 이상의 [지원코드]로 등록되어 있는 경우가 있으니 반드시 [실습목표 및 내용, 근무지역] 확인 후, [지원코드] 선택(추후 변경 불가)

지원코드	활용부서			협약 사업명	실습목표 및 내용 (구체적으로 명시)	관련 전공분야	활용인원 (단위: 명)	근무지역	유해화학 물질 취급 실험실 근무 여부	연수 책임자			비고
	소	본부	실							성명	전화번호	E-mail	
L2025-001	인공지능컴퓨팅연구소	조성능컴퓨팅연구본부	고성능컴퓨팅시스템연구실	거대 학습 모델 초고속 처리를 위한 고효율 AI 컴퓨팅SW 핵심 기술개발	○ 최신 LLM 활용 실습 및 컴퓨팅 실험 보조	전자공학, 컴퓨터공학 등 관련 전공	1	대전 본원	X	강기동	042-860-1253	kt_kang@etri.re.kr	
L2025-002	인공지능컴퓨팅연구소	온디바이스시연구본부	온디바이스시스템SW연구실	미래 모빌리티를 위한 소프트웨어 인프라스트럭처 기술	○ 온디바이스시스템에 적용할 수 있는 경량AI 개발 * Rpi5, 오토로이드NX, Hailo NPU 등 개발 보드 활용 * LLM, VLM, SLM 등 AI모델 경량화 및 응용 구현	전자공학, 컴퓨터공학 등 관련 전공	1	대전 본원	X	전재호	042-860-4921	jeonjaeho11@etri.re.kr	
L2025-003	인공지능창의연구소	소재부품연구본부	스마트소재연구실	차세대 통신을 위한 저손실, 고 방열 소재 기반 이중 IC 내장형 패키징 공정 및 부품 기술 개발	○ 반도체 패키지 공정 실험 ○ 반도체 패키지 논문 세미나 및 실험 데이터 분석	전자공학, 반도체공학, 재료공학, 신소재공학, 기계공학 등 반도체 관 련 전공	1	대전 본원	X	배현철	042-860-6211	hcbae@etri.re.kr	
L2025-004	-	대경권연구본부	지역산업IT융합연구실	대경권 지역산업 기반 ICT 융합기 술 고도화 지원 사업	○ 지역 산업분야 연구역량 분석 지원 ○ 지식학연 연계 과제 기획을 위한 시장 분석 지원 등	컴퓨터, 전자, 전자 등 관련 전공 통계, 정책, 경영, 행정 등 인문 사회 관련 전공	1	대구	X	이해동	053-670-8053	haenam@etri.re.kr	

**[참고: 근무지 위치]**

근무지역		주 소
대전	본원	대전광역시 유성구 가정로 218 (대전광역시 유성구 가정동 161번지)
대구	대경권연구본부	대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로10길 1 (용봉리 488-23번지) : 대구테크노폴리스 연구개발특구 내